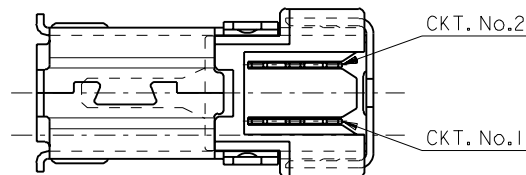
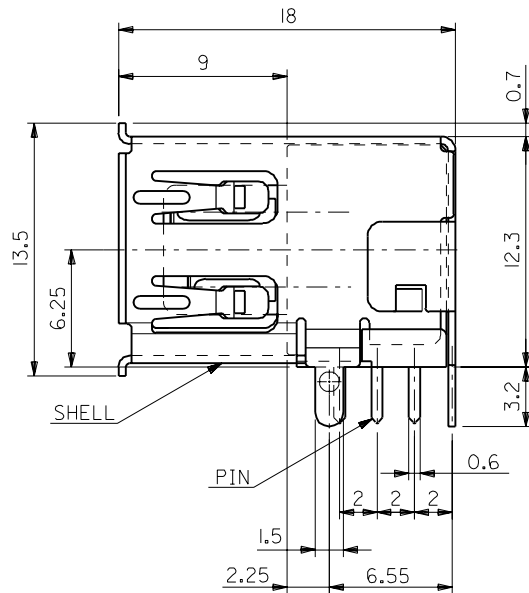
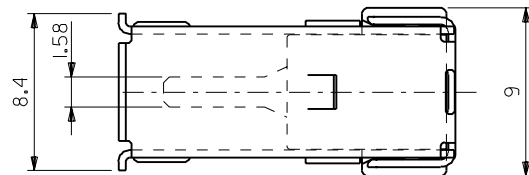
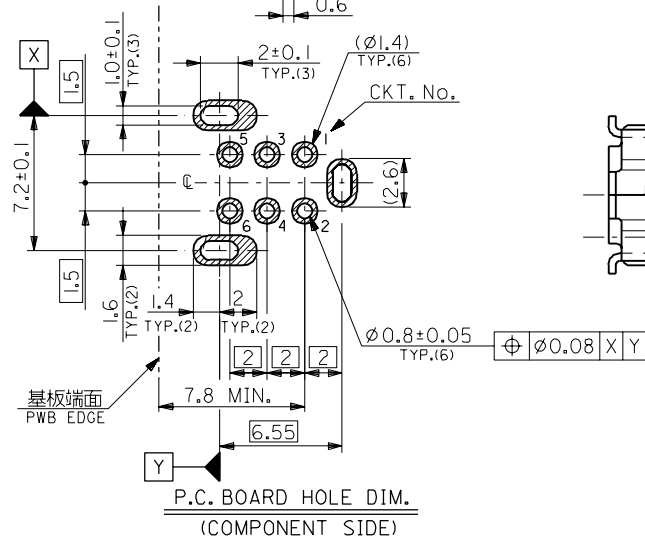
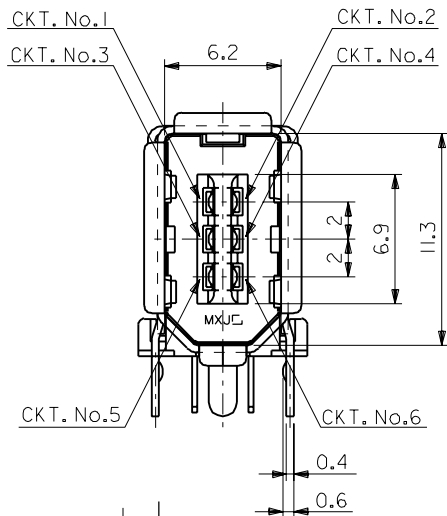


DWG. NO. SD-53460-0611

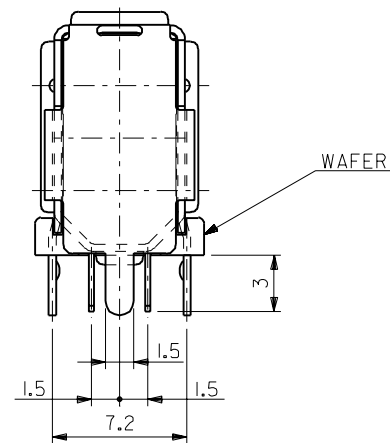
E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



部品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	注記 NOTES
ウエハー WAFER	ガラス入り46ナイロン NYLON46 G.F.	G.F.30%, UL94V-0, 色:黒 G.F.30%, UL94V-0, COLOR: BLACK
ピン PIN	黄銅 t0.25 BRASS t0.25	接点部: 金メッキ0.76µmMIN. CONTACT AREA: GOLD 0.76µmMIN. 半田付け部: 半田メッキ3µmMIN. SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 3µmMIN. 下地メッキ: ニッケルメッキ2µmMIN. UNDER-PLATING: NICKEL 2µmMIN.
シエル SHELL	りん青銅 t0.4 PHOSPHOR BRONZE t0.4	半田メッキ: 3~6µm TIN-LEAD: 3~6µm 下地メッキ: ニッケルメッキ1.27µmMIN. UNDER-PLATING: NICKEL 1.27µmMIN.



材料 MATERIAL		表参照 SEE TABLE	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		表参照 SEE TABLE	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—	TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—	2.0 I/O CONN. SOCKET RIGHT-ANGLE UPRIGHT	
DRAWN BY S. Akagawa		CHK'D BY Y. Ota	DWG. NO.	
DATE 19/03/14		DATE 19/03/14	SD-53460-0611	
REVISION RECORD		尺度 SCALE	4-1	
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	REV D	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32